

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-107

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及重新制定<公司章程>的议案》。截至2025年8月27日，“华懋转债”新增转股322股。因此公司注册资本由32,906.0195万元增加至32,906.0517万元，公司股本由32,906.0195万股增加至32,906.0517万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-077）。

近日，公司已完成了上述工商变更登记及修改后的《公司章程》等相关事项备案手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记相关信息如下：

登记事项	变更前	变更后
注册资本	人民币 32,906.0195 万元	人民币 32,906.0517 万元

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 5 日